

บทคัดย่อ

170378

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอ

การสร้างหัวตรวจวัดก้าช ไอโซนแบบฟิล์มบางอินเดียม

ออกแบบ ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาหัวตรวจวัดก้าช ไอโซนให้มีความไวในการตอบสนองต่อชนิดของก้าช ไอโซนสูงสุด การเตรียมฟิล์มบางอินเดียมออกแบบก้าชคัวระบบอาร์เอฟ สปีดเตอร์ริงในบรรยายกาศของก้าชพสม อาร์กอน:ออกซิเจน อัตราส่วน 50:50, 85:15, และ 100:0 ลงบนฐานรองชิลิคอนระนาบ (100) ความคุณความหนาฟิล์ม 1000 ถึง 4000 อังสตรอม และทำการปรับปรุงโครงสร้างผลึกคัวของการแอนนิลที่อุณหภูมิ 400 ถึง 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้น ศึกษาอัตราการเคลือบฟิล์มและค่าดัชนีทักษะทางด้านคุณภาพและการทดสอบ ลักษณะโครงสร้างผลึกคัวของเทคนิคการเลี้ยงเวนของรังสีเอกซ์, ลักษณะขนาดของเม็ดเกรนคัวของจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบเลื่อนกราด, คุณสมบัติต่างๆทางไฟฟ้าของฟิล์มคัวของปาราควาร์ฟอล์ต, ปริมาณของค่าประกอบของธาตุคัวเครื่อง EDX, และทำการวัดผลตอบสนองที่มีต่อก้าช ไอโซน จากการศึกษาวิจัยพบว่า ฟิล์มบางที่ปั๊กในบรรยายกาศก้าชอาร์กอนบริสุทธิ์ ที่ความหนาฟิล์ม 2000 อังสตรอม และผ่านการแอนนิลที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส มีความไวในการตอบสนองต่อก้าช ไอโซนสูงสุด การประยุกต์สร้างหัวตรวจวัดก้าช ไอโซน โครงสร้างประกอบด้วย ฐานรองชิลิคอนไครอยด์เฟรม, ไมโครชิทเตอร์, ตัววัดอุณหภูมิชนิดความต้านทาน, และช่วงคุณสมบัติทางไฟฟ้า การศึกษาผลตอบสนองที่มีต่อก้าช ไอโซน (10 มิลลิกรัม ต่อชั่วโมง) ที่อุณหภูมิทำงาน 150 ถึง 350 องศาเซลเซียส พบว่าที่อุณหภูมิทำงาน 350 องศาเซลเซียส หัวตรวจวัดก้าช ไอโซนมีความไวในการตรวจจับก้าช ไอโซนสูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการตอบสนองก้าช 120 วินาที ใช้เวลาคืนสภาพ 30 วินาที เมื่อผ่านการเติมสารกระตะไลด์ อะลูมิเนียม, พลาเดียม, แพลทินัม, และเหล็ก พบว่าหัวตรวจวัดก้าช ไอโซนที่ผ่านการเติมสารกระตะไลด์เหล็ก มีความไวในการตอบสนองต่อชนิดของก้าช ไอโซนสูงสุด 98 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาในการตอบสนองก้าช 90 วินาที ใช้เวลาคืนสภาพ 30 วินาที และมีความสามารถในการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก้าช ไอโซนได้อย่างแม่นยำ

ABSTRACT**170378**

This thesis presents the fabrication of indium oxide thin film ozone sensor. The main purpose of study and research is to develop the ozone sensor with high sensitivity. Firstly, the preparation of indium oxide (In_2O_3) thin film. Thin In_2O_3 film was deposited on (100) silicon substrate using RF sputtering under Ar: O_2 ratio 50:50, 85:15, and 100:0 with film's thickness 1000 to 4000 angstrom and film's crystallization was performed by annealing at 400 to 700 °C for 1 hr. Several parameters in film growth and annealing have been varied to study of properties of thin films inclusion film's thickness and refractive index (n) using Ellipsometer, structure of films using X-ray Diffractometer (XRD), grain size using Scanning Electron Microscope (SEM), electric properties of films using Hall's Effect, film's component using Energy Dispersive X-ray Analysis (EDX), and ozone sensitivity for fabrication of ozone sensors. Structure of ozone sensors consist of silicon diaphragm substrate, micro heater, resistance temperature detector (RTD), and electrode. We will also investigate the effect of temperature on sensor operating at 150 to 350 °C. From this study, the sensors can detect ozone (10 mg/hr at 350 °C) with sensitivity about 95 percent, response time of 120 second and recovery time of 30 second. The sensor can improve the sensitivity by doping aluminum (Al), palladium (Pd), platinum (Pt), and ferric (Fe) into the thin film indium oxide. The sensor has most sensitivity in condition Fe dope with sensitivity of 98 percent, response time of 90 second and recovery time of 30 second. In addition, this sensor can accurate detect any concentration level of ozone quantity.